

第1回技術情報交換会

「JSENA 部会を NEDIA 会員、一般に知ってもらおう」

- 開催日時 : 2014年2月7日(金) 第1部 13時～、第2部 18時～
- 場所 : 新大阪丸ビル新館609号室
<http://www.japan-life.co.jp/jp/conference/map.html>
- 参加費 : 《第1部》会員 無料、一般:2,000 円、第2部 会員・一般 4,000 円
- 主催 : (一社)日本電子デバイス産業協会(NEDIA) JSENA 部会

「JSENA」は NPO 法人日本半導体エンジニアリングネットワーク協会の略称です。元々は半導体製造装置のメンテナンスやリファブ、そして装置の移設を行う会社が設立した協会です。

昨年9月に(一社)日本電子デバイス産業協会(旧日本半導体ベンチャー協会)に合流し、「JSENA 部会」として活動することとなりました。この度 NEDIA に参画して第1回目の技術情報交換会を開催いたしますので、ご案内いたします。

今回は JSENA 部会を NEDIA 会員、一般の方に知っていただくことを目的に、企画しております。奮ってご参加いただけますようお願い申し上げます。

プログラム

13:00～	第1部	開会挨拶 和田 悟 JSENA 部会長・関西 NEDIA 副代表
13:15～	講演	マーケットセミナー「パワーエレクトロニクスのビジネスチャンス」 業界経験40年のベテランによるマーケット、デバイス、回路技術、応用システムの課題と今後の展望 講師：森 敏 氏 (三菱電機株式会社半導体・デバイス事業本部技術・営業支援担当部長) パワーエレクトロニクス市場で何が起きているのか、日本国内の市場および新興国中国の実状を把握しつつどのようなビジネスチャンスがあるかをテーマに講演いただき、参加者と建設的な意見交換を行う
15:00～	休憩	
15:15～		JSENA 部会会員、新規会員からの自社でできる事のプレゼンテーション ・「ウエハめっき装置製品のご紹介」 株式会社東設営業部 主任 鳥成優一郎氏 ・「修理・メンテナンス技術の紹介」 第一通信工業株式会社 取締役部長 福王寺一元氏 ・「電気電子実験教材の展開」 一聞百見は一験にしかずー 株式会社システム LSI センター 代表取締役社長 河崎達夫氏
16:40～		参加者全員との名刺交換
～17:30		終了
18:00～	第2部	交流会～新年会～ (場所：柚柚～yuyu～西中島駅前店)

■申込方法：下記申し込み先にメールにてお申し込み下さい。確認後、登録完了のメールを返信します。

申込先： 和田 wada@semilinks.com 又は、NEDIA 事務局 info@nedia.or.jp

申込書記載事項 ・ **第1部** (出席・欠席)・出席者 (会社名・氏名)
・ **第2部** (出席・欠席)・出席者 (会社名・氏名)

■申込締切：2014年1月末